

证券代码：002318

证券简称：久立特材

## 浙江久立特材科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：115

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	申万宏源、光大保德信、益和源资产、江西金控、同德磐石资管、中信证券、中信资管、长江养老、建信养老、财通资管、合远基金、雪球资管
时间	2026年6月4日
地点	八里店久立特材3楼会议室
上市公司接待人员	证券事务代表姚慧莹
活动主要内容介绍	<p>公司首先带领投资者参观展厅，系统介绍了公司的发展历程、核心产品体系、生产制造能力以及下游应用领域，重点展示了公司在工业用不锈钢管材、管件及特种合金材料领域的产业布局 and 综合竞争优势。随后，公司围绕当前经营情况、业务进展及未来发展规划与投资者进行了深入交流。现将本次调研的核心内容整理如下：</p> <p><b>1、公司在核电领域的竞争优势及未来订单承接情况</b></p> <p>公司长期深耕核电领域，已形成较为完善的核电产品配套能力，产品覆盖核1/2/3级及非核级设备配管、传热管等核心品类。公司作为我国三代核电蒸发器U型传热管等材料的重要供应商，在行业内具备较强的技术、资质和客户基础优势。</p> <p>随着国内核电项目建设持续推进及关键材料国产化替代进程不断深化，公司正进一步强化核电领域的订单承接能力、生产组织能力和质量控制能力，并围绕关键材料、核心工艺持续开展研发创新，积极前瞻布局相关核电技术，持续提升核电业</p>

务的综合竞争力。

## **2、合金材料业务的研发进展与市场开拓情况**

合金材料是公司未来高端化布局的重要方向之一。目前，公司旗下合金公司正围绕高端材料领域加快推进研发和产业化布局。

在产品定位方面，合金公司依托产品在高精度、高强度、耐高温高压及耐腐蚀等方面的性能优势，重点面向油气、核电、航空、半导体等对材料性能要求较高的应用场景开展布局。与此同时，公司将持续关注合金公司的产能爬坡进展，并从资金支持、技术协同、客户资源导入及产业链协同等方面提供全方位保障，助力其加快市场开拓、巩固核心客户群体，推动合金业务实现转型升级和高质量发展。

## **3、复合管业务资源整合进展及后续发展规划**

目前，公司复合管业务正按照既定战略稳步推进。一方面，公司持续深化与EBK的资源整合与业务协同，进一步发挥协同效应，提升整体运营效率和市场竞争力。2025年，EBK已顺利完成重要合同的生产与交付，实现高质量履约，对公司复合管业务的经营业绩形成了积极支撑。另一方面，公司在国内核能及油气领域的高性能管材项目也在按计划推进。

未来，公司将在总结现有项目成功经验的基础上，继续围绕产线优化、技术提升和市场拓展等方面持续发力，不断巩固并提升复合管产品在国内外市场的综合竞争优势。

## **4、海外市场拓展举措**

在国际化战略方面，公司正持续优化海外业务布局。

一方面，在市场拓展层面，公司将在巩固和维护现有成熟市场的基础上，积极开拓新兴区域市场，进一步优化市场结构，增强抗风险能力。另一方面，在资本运作层面，公司将结合行业发展趋势、自身战略需求以及不同市场的准入条件，在风险可控的前提下，积极审慎关注产业链上下游的投资及并购机会，

	<p>以进一步强化产业协同，提升全球化经营能力。</p> <p><b>5、未来股东回报及分红政策考虑</b></p> <p>公司始终高度重视股东回报，并具备为股东提供持续、稳定回报的经营基础。未来，公司将继续坚持稳健经营理念，在综合考虑盈利水平、现金流状况、未来投资计划及全体股东长远利益的基础上，参考近年来分红比例，合理确定分红水平，努力与广大投资者共享公司发展成果。</p> <p>通过本次调研交流，投资者对公司“高端化、材料化、国际化”的发展战略有了更加清晰和深入的理解。总体来看，公司当前研发能力、资质储备较为充足，主业经营整体保持稳健，同时正积极挖掘核电、航空等新兴领域以及合金材料业务的增长潜力。尽管复杂的外部环境可能在短期内带来一定波动，但从中长期看，公司所处行业的景气度及自身长期成长逻辑并未发生重大变化。公司管理层对未来发展方向和应对策略判断清晰，后续也将继续聚焦主业，持续提升核心竞争力，夯实长期稳健发展的基础。</p>
附件清单	无
日期	2026年6月4日